

## 轻触开关LED手电筒驱动IC

### 特性:

- ❖ 4种工作模式设定，模式内轻触开关换挡
- ❖ 工作电压：2.5V~5V
- ❖ 工作效率高达92%
- ❖ 高达1.8A的电流驱动能力
- ❖ 最大2 $\mu$ A睡眠模式电流
- ❖ 内置NMOS可直接驱动1~5W LED
- ❖ 防电池反接保护功能
- ❖ 防负载短路保护功能
- ❖ SOT23-6 绿色封装

### 应用范围:

- ❖ 移动手电筒
- ❖ LED头灯
- ❖ LED驱动

### 描述:

<A) %\$&是一款采用轻触开关控制，可实现4种模式设定，模式内按轻触开关切换功能的LED控制IC。

芯片内部集成具有防抖功能的按键输入信号检测电路，可实现对轻触开关的检测，通过轻触开关控制LED完成功能的变化。无需通过MCU编程即可实现多功能LED驱动应用。

HM5102在三节干电池或一节锂电池供电下可直接驱动1~5W LED。

<A) %\$&采用绿色环保的SOT23-6封装，以及最少一个外围电容器件，可有效减小PCB布板空间、降低系统成本和提升系统可靠性。

<A) %\$&可工作于-40°C~+85°C

### 典型应用:

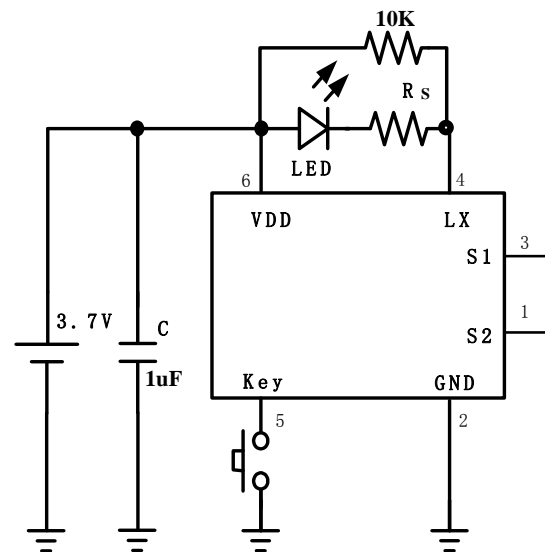
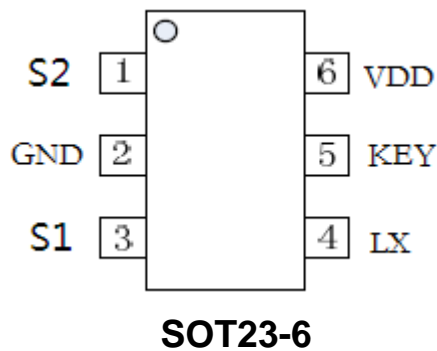


图 1. 典型应用电路

### 订购信息

器件型号	订购号	封装描述	存储温度	封装标记	包装选择
< A) %\$&		SOT23-6	-65°C to +125°C		Reel

### 引脚信息



引脚号	名称	引脚功能描述
1	S2	模式设定
2	GND	电源负极
3	S1	模式设定
4	LX	LED输出, 低电平有效
5	KEY	轻触开关
6	VDD	电源正极

### 模式设置

模式	S2	S1	初始	按键功能			
				100%	25%	2Hz	灭
1	0	0	灭	100%	25%	2Hz	灭
2	0	1	灭	100%	8Hz	灭	
3	1	0	灭	100%	2Hz	灭	
4	1	1	灭	100%	灭		

注: S2S1 接法: 0 接 GND, 1 接 VDD, 不可悬空

### 绝对最大额定范围

描述		范围	单位
电源电压 (V <sub>DD</sub> )		-0.3 ~ 5	V
其它引脚		-0.3 ~ V <sub>DD</sub> +0.3	V
LED电流		2	A
存储结温		-40 to +125	°C
焊接温度		260(10s)	°C
静态放电 (ESD)	HBM ( Human Body Mode )	2000	V
	MM (Machine Mode )	200	V

### 热损耗信息

描述		范围	单位
封装热阻 (θ <sub>JA</sub> ) “热阻(Junction to Ambient)θ <sub>JA</sub> ”	SOT23-6	200	°C/W
功耗, P <sub>D</sub> @T <sub>A</sub> =25°C “热阻(Junction to Case)θ <sub>JC</sub> ”	SOT23-6	0.5	W

### 推荐工作条件

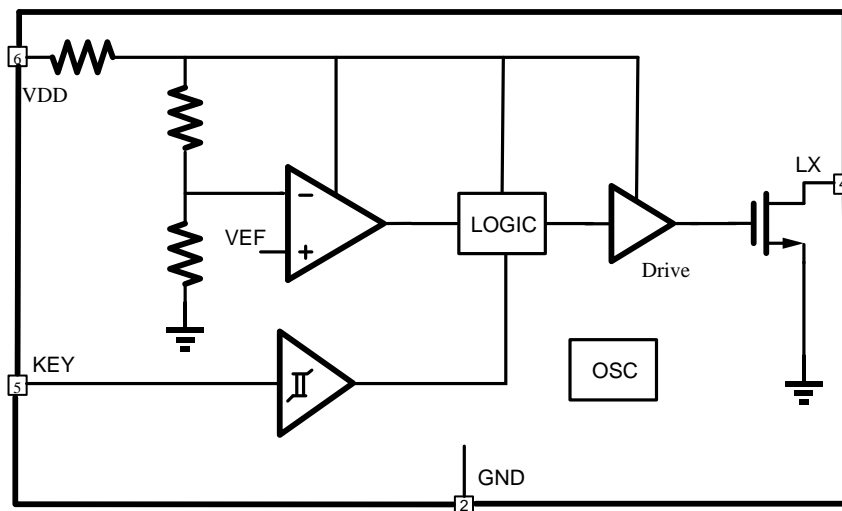
描述		范围	单位
工作结温		-40 ~ 125	°C
工作环境温度		-40 ~ 85	°C
电源电压		+2.4 ~ +5	V
连续输出电流 (SOT23-6)		1.8	A

## 电特性

(  $V_{DD}=4.5V$ ,  $T_A = 25^{\circ}C$ , XPE 3WLED除非特别说明)

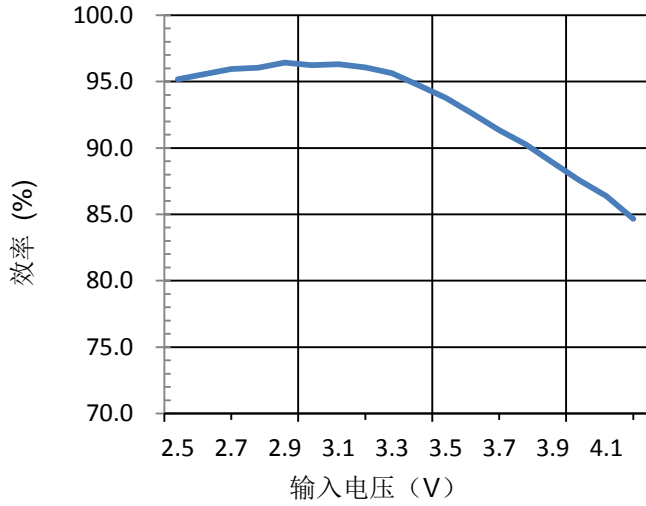
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电源电压	$V_{DD}$		2.5	3.8	5	V
静态电流	$I_{SB}$	SLEEP模式			2	$\mu A$
空载电流	$I_{OP}$			24		$\mu A$
工作电流	$I_{IN}$				1.8	A
功率FET导通电阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{LX}=0.2V$ , $I_{LX}=1.5A$		85		m $\Omega$
25%亮工作频率	$F_{25\%}$			270		Hz
暴闪频率	$F_{FLASH}$			2/8		Hz
KEY输入电流	$I_{IL}$			180		$\mu A$
KEY输入低电平	$V_{TEMP-H}$			30		% $V_{DD}$
KEY输入高电平	$V_{TEMP-L}$			70		% $V_{DD}$

## 内部功能框图

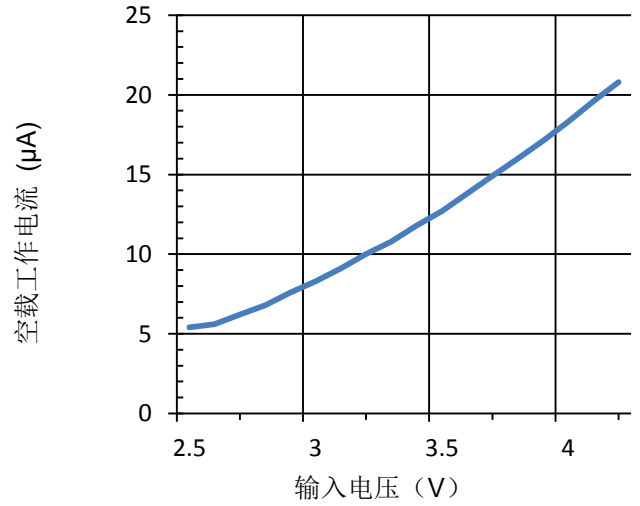


典型特性曲线 (除非特别说明,  $V_{IN}=5V$ ,  $T_A=25^\circ C$ )

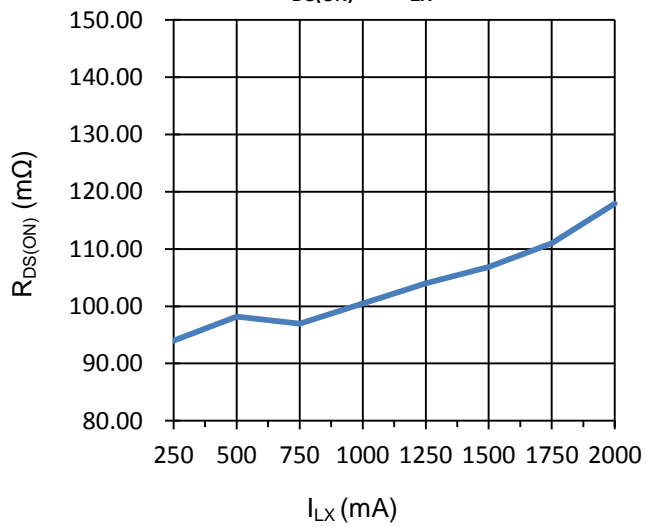
效率 vs. 输入电压



空载工作电流 vs. 输入电压



$R_{DS(ON)}$  vs.  $I_{LX}$



## 功能描述

<A) %\$&是一款采用轻触开关控制，可实现 4 种模式设定，模式内有 1 到 3 个功能循环切换的 LED 驱动芯片。芯片内部集成具有防抖功能的按键输入信号检测电路，可实现对轻触开关的检测。无需通过 MCU 编程即可实现多功能 LED 驱动应用。

## 功能切换

<A) %\$&共有 4 模式，种工作分别将 S2、S1 按要求到接 VDD 或 GND，上电后即可进入相应模式。在任一模式下，可通过轻触开关控制 LED 循环工作。

### LED 驱动电流设置

LED 驱动电流可通过调节电阻 R 来实现，如图 1 所示，可以按照所需要的电流调节电阻 R 的大小，可参考计算公式：

$$I_{LED}=(V_{BAT}-V_F-V_{ON}) / R$$

式中， $V_{BAT}$  为电池电压， $V_F$  为 LED 正向电压， $V_{ON}$  为 MOS 管导通压降。

例：用 3 节 5# 电池， $V_F=3V$ ， $V_{ON}=0.3V$ ， $R=0.68\Omega$ ，

则  $I_{LED}=1.76A$ 。

注：由于电池和引线规格的不同，造成计算结果会有一定误差，公式仅供参考。

<A) %\$&最大可驱动 1.8A 的电流，电流的设定与调节要在<A) %\$&的最大电流驱动能力范围内，并且电阻的功率选择要适合，否则电路将不能正常工作。<A) %\$&在三节干电池或一节锂电池供电情况可直接驱动 1~5WLED。

## 功耗考虑

芯片结温依赖于环境温度、PCB 布局、负载和封装类型等多种因素。功耗与芯片结温可根据以下公式计算：

$$P_D=R_{DS(ON)}\times I_{OUT}^2$$

根据  $P_D$  结温可由以下公式求得：

$$T_J=P_D\times\theta_{JA} + T_A$$

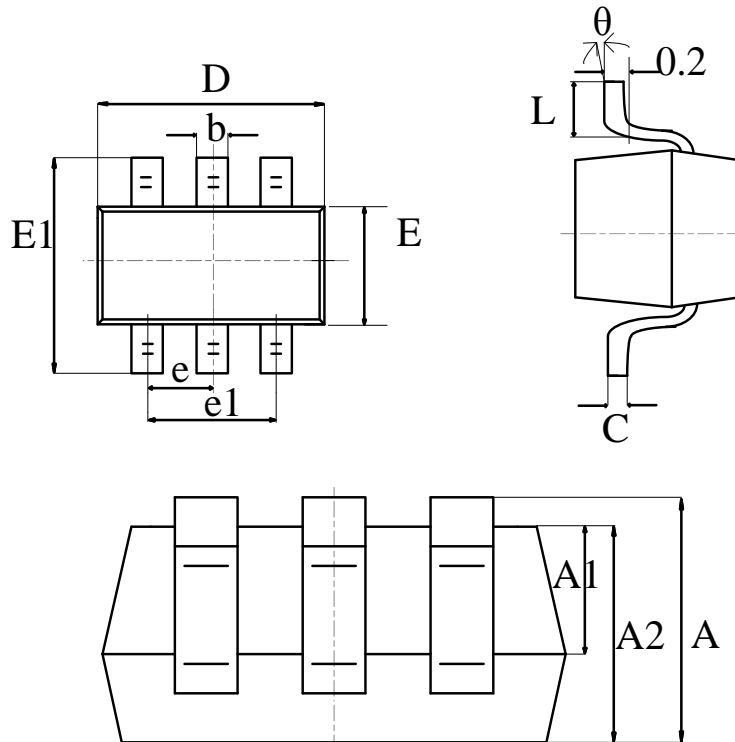
式中

$T_J$  是芯片结温

$T_A$  是环境温度

$\theta_{JA}$  是封装热阻

封装描述



symbol	dimensions			
	millimeters		inches	
	min	max	min	max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
b	0.300	0.500	0.012	0.020
C	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 (BSC)		0.037 (BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
theta	0°	8°	0°	8°